

## 投資型クラウドファンディング「Sony Bank GATE」 新規ファンド募集のお知らせ

ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：住本 雄一郎／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行）は、投資型クラウドファンディングのプラットフォーム「Sony Bank GATE」において、2021年6月7日（月）より、ホクセイプロダクツ株式会社を営業者として、出資の募集の取り扱いを開始しますのでお知らせいたします。

アルミ加工製品の企画・製造・販売を主業とするホクセイプロダクツは約40年の歴史に裏打ちされた実績とノウハウをもとに、日本をはじめ世界にあふれる「よいもの」を発掘し、独自の付加価値を加えて発信するライフスタイル事業もスタート。日本の伝統工芸製品や文化を世界に発信するとともに、世界に埋もれたさまざまな商品やサービスを発掘し「現代の北前船」として地域と世界を繋ぎます。

Sony Bank GATE では、当事業を含む事業運営への出資を1口50,000円、目標募集金額10,000,000円で募集します。



### 投資型クラウドファンディング募集概要

ファンド名	地域の価値を世界へつなぐソーシャルビジネスファンド
事業概要	アルミ加工製品・機能フィルム製品・生活関連製品の企画、製造、販売
発行者(営業者)	ホクセイプロダクツ株式会社
申込受付期間	2021年6月7日(月)～2021年6月23日(水)
資金使途	事業運営資金
目標募集金額	10,000,000円
1口あたりの申込金額	50,000円
会計期間	2021年7月1日(木)～2021年12月31日(金)
事業計画達成時のリターン (目標リターン)	1.02倍(税引き後1.01倍)、年利4.000%(税引き後3.184%)

ファンドの事業内容の詳細につきましては、サービスサイトよりご確認ください。

### 営業者情報

会社名	ホクセイプロダクツ株式会社
代表者	富田 昇太郎
設立	1997年1月
所在地	富山県高岡市末広町1番8号
資本金	1,200万円
URL	<a href="https://w-hokusei.co.jp/d/">https://w-hokusei.co.jp/d/</a>
事業内容	アルミ加工製品・機能フィルム製品・生活関連製品の企画、製造、販売